



双列直插封装(DIP)插座

快速参考指南

TE Connectivity (TE) 的双列直插封装(DIP)插座可在电子元件和印刷电路板(PCB)之间提供可分离的电气和机械连接。使用 DIP 插座可以方便地更换由此类插座接收的元件,还可以最大限度地降低插座接收元件的损坏风险,而如果将元件直接焊接到印刷电路板上,则可能会出现这种情况。端接选项包括通孔和表面贴装、四指和双叶触点以及各种电镀选项。



应用

- 工业控制器
- 智能建筑
- 医疗设备
- 军工
- 其他嵌入式系统

特性

- 可选精密四指内触点或双叶触点
- 开放式和封闭式外壳
- 端对端和侧对侧,可堆叠
- 可提供各种镀层选项

产品优势

- 装配简便
 - 支持快速配接和拆卸
 - 便于更换集成电路(IC)
- 优化设计
 - 将焊接过程中集成电路过热的风险降至最低
 - 采用多接触梁设计,提高抗振性
- 耐用性更高
 - 通过镀金或镀锡,耐用性可达 500 次循环
 - 采用聚苯硫醚 (PPS) 外壳, 阻燃等级达到 UL 94V-0
- 广泛的产品组合
 - 提供各种规格以满足客户需求

四指触点

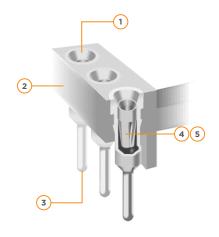
精密加工或冲压的四指内触点,配合开放式或封闭式框架外壳,可提供高度可靠的 DIP 插座。

封闭式框架



开放式框架

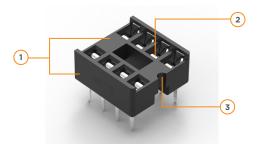




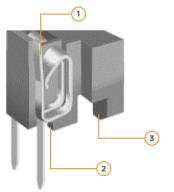
- 1. 宽锥形入口
- 2. "X"和"Y"扁平式可堆叠绝缘体
- 3. 无吸水封闭式底部
- 4. 精密四指内触点提供同心漏斗入口,便于扁平和圆形引线插入
- 5. 可提供机加工或冲压触点

双叶触点

双叶触点为 DIP 插座设计提供了一种经济高效的解决方案,具有卓越的处理特性。



- 1. 专为机器自动插入而设计 IC 对插座或插座对电路板
- 2. 目标区域大,具有锥形引线斜坡,便于 DIP 插入
- 3. 极化凹槽



- 1. 双叶触点扩大了接触面积,确保接触电阻低而稳定
- 2. 真正的封闭式底部设计,避免焊料或助焊剂吸附
- 3. 支座为电路板提供了间隙,以便在焊接后进行适当清洁

技术规格

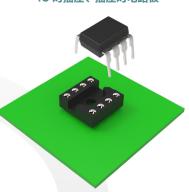
技术规格	四指触点	双叶触点
绝缘	热塑性聚酯,UL94 V-O	30% 玻璃填充 PBT,热塑性塑料,黑色
套管	铜电缆组件	-
触点	铍铜	磷青铜
套管镀层	金、锡、锡/铅	-
触点镀层	金、低金、锡	锡
插入力	机加工触点 - 179 克 AVG 冲压触点 - 134 克 AVG	最大 300 克
拔出力	平均 63 克	最小 20 克
接受的 IC 引脚	.009" x .015" 至 .011" x .020",或直 径 .016" 至 .021",长 .150/.105	.008"012"
触点额定值	3 安培/针	1安培/针
接触阻抗	最大 10 毫欧	最大 20 毫欧
绝缘介质耐受性	开放式框架 - 1,000 V RMS,符 合 MIL-STD-1344 方法 3001.1 封闭式框架 - 1,000 V RMS,符合 EIA-364-20 标准	最小 1000V AC

IC 元件可轻松压入插座或从插座中取出,无需焊接或拆焊。

DIP 封装的集成电路

- 微控制器
 - DIP 开关
 - LED 阵列
 - 机电继电器

IC 对插座、插座对电路板



终端设备



- 智能安全锁定
- 电梯
- 磁共振成像 (MRI) 机
- 计算机数控(CNC)铣床

嵌入式系统



- RFID 门锁
- 电梯/升降机控制板
- MRI 扫描仪控制板
- 数控铣床控制板

产品料号

带四指触点的 DIP 插座

产品料号	说明	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	间距 (mm)	排数	引脚数量	触点镀层	包装
2445893-1	DIP IC 插座 8P - SMD	10.16	10.16	5.6	2.54	2	8	锡	卷轴
2445893-2	DIP IC 插座 16P - SMD	20.32	10.16	5.6	2.54	2	16	锡	卷轴
2445893-3	DIP IC 插座 20P - SMD	25.4	10.16	5.6	2.54	2	20	金	卷轴
2485264-1	DIP IC 插座 8P	10.16	10.16	7.43	2.54	2	8	金	管
2485264-2	DIP IC 插座 14P	10.16	10.16	7.43	2.54	2	8	锡	管
2485264-3	DIP IC 插座 16P	20.32	10.16	7.43	2.54	2	16	锡	管
2485264-4	DIP IC 插座 18P	22.86	10.16	7.43	2.54	2	18	金	管
2485264-5	DIP IC 插座 18P	22.86	10.16	7.43	2.54	2	18	锡	管
2485264-6	DIP IC 插座 20P	25.4	10.16	7.43	2.54	2	20	锡	管
2485264-7	DIP IC 插座 28P	35.56	10.16	7.43	2.54	2	28	金	管
2485265-1	DIP IC 插座 40P	50.8	17.78	7.43	2.54	2	40	金	管
2485267-1	DIP IC 插座 6P - SMD	7.62	10.16	4.2	2.54	2	6	金	卷轴
2485267-2	DIP IC 插座 8P - SMD	10.16	10.16	4.2	2.54	2	8	金	卷轴
2485267-3	DIP IC 插座 10P - SMD	12.7	10.16	4.2	2.54	2	10	金	卷轴
2485267-4	DIP IC 插座 12P - SMD	15.24	10.16	4.2	2.54	2	12	金	卷轴

带双叶触点的 DIP 插座

产品料号	说明	位数	中心线间距 (毫米)	焊接类型	触点镀层**
1-2199298-1	6P, DIP SKT, 300 CL, LDR, 无铅	6	7.62	通孔	锡
1-2199298-2	8P,DIP SKT,300 CL,LDR,无铅	8	7.62	通孔	锡
1-2199298-3	14P,DIP SKT,300 CL,LDR,无铅	14	7.62	通孔	锡
1-2199298-4	16P,DIP SKT,300 CL,LDR,无铅	16	7.62	通孔	锡
1-2199298-5	18P,DIP SKT,300 CL,LDR,无铅	18	7.62	通孔	锡
1-2199298-6	20P,DIP SKT,300 CL,LDR,无铅	20	7.62	通孔	锡
1-2199298-8	24P,DIP SKT,300 CL,LDR,无铅	24	7.62	通孔	锡
1-2199298-9	28P,DIP SKT,300 CL,LDR,无铅	28	7.62	通孔	锡
1-2199299-2	28P,DIP SKT,600 CL,LDR,无铅	28	15.24	通孔	锡
1-2199300-2	32P,DIP SKT,600 CL,OTC,无铅	32	15.24	通孔	锡
1-2199299-5	40P,DIP SKT,600 CL,LDR,无铅	40	15.24	通孔	锡

确定正确的基本编号后,请访问 www.te.com 访问客户图纸并确定具体的零件编号。

常见问题

问题 1

SIP 和 DIP 插座有什么区别?

答案 1

DIP 插座由两排平行的 IC 引脚插座组成,便于插拔。这种设计提高了 IC 更换和电路测试的灵活性。SIP 插座只有单排,适用于空间有限的应用。

冲压触点和机加工触点有什么区别?

答案 2

冲压和机加工是两种不同类型的连接器制造技术。TE 使用冲压技术开发和生产 DIP 插座触点,以替代传统的螺纹机加工触点,这是一种经济的选择。

问题 3

在双叶触点 DIP 插座的描述中,"300 CL/600 CL、LDR、OTC"是什么意思?

52.0.55.1106.0800

墨西哥:

300 CL 表示产品中心线为 0.3 英寸 (7.62 毫米) 。因此,600 CL 表示中心线为 0.6 英寸 (15.24 毫米) 。LDR 表示阶梯式框架,OTC 表示组件

TE技术支持中心

美国: 1.800.522.6752

加拿大: 1.905.475.6222

54.0.11.4733.2200

拉丁美洲/南美:

德国: 49.0.6251.133.1999 英国: 44.0.800.267666

法国: 33.0.1.3420.8686

荷兰: 31.0.73.6246.999

中国: 86.0.400.820.6015

联系我们

您可轻松联系到我们的专家, TE 随时可以为您提供任何支持。 请访问 te.com/support, 联系我们的产品信息专家。

te.com

TE、TE Connectivity、TE Connectivity(标识)和 EVERY CONNECTION COUNTS 是由 TE Connectivity 集团公司拥有或授权的商标。此处提到的其它产品、标志和/或公司名称为其各自所有

本白皮书中的信息,包括仅为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表,据信为可靠信息。但是,TE Connectivity 不对这些信息的准确性或完整性做出任何保证,并且不对这些信息的使用承担任何责 任。TE 的义务只在该产品的TE的标准销售条款和条件中规定,且在任何情况下,TE均不对产品销售、转售、使用或误用造成的偶然的、间接性的或结果性的损失承担赔偿责任。TE Connectivity 产品 的使用者应自行评估并确定每种产品是否适用于特定用途。

© 2024 TE Connectivity.版权所有。

2024年7月发布

